

Pasta termococonduttiva per processore CPU - Pasta Termica per dissipazione calore CPU con ossido di metallo da 1,5g

Product ID: SILVGREASE1



L'efficacia del raffreddamento viene potenziata da questa pasta per CPU, creando un ponte termico tra la CPU e il dissipatore.

Una soluzione contenente metallo di alta qualità, in grado di assicurare la massima dissipazione del calore generato dalla CPU, per prestazioni ottimali e maggiore stabilità di sistema; risulta inoltre più efficace della pasta CPU a base di silicone, fornendo un'ottima protezione contro i danni derivanti dal calore della CPU.

Per la scheda di sicurezza di SILVGREASE1, consultare la sezione support.

Certifications, Reports and Compatibility



CE

TAA
COMPLIANT

Applications

- Per applicazioni più esigenti, come overclock e CPU a elevate prestazioni
- Per sostituire la pasta termica secca o applicata da lungo tempo

Features

- Composto a base di metallo, contenente ossido di metallo
- Conducibilità termica superiore a 1,93 W/mk
- Pressoché nessuna conduttività elettrica
- Prestazioni stabili in un ampio intervallo termico
- 4-6 applicazioni per tubo
- Applicatore a siringa richiudibile

Prestazioni	Warranty	2 Years
	Conducibilità termica	>1.93 W/m-K at 25 °C
	Evaporazione	<0.001% at 150°C/24 Hours
	Gravità specifica	>1.7 at 25 °C
	Resistenza termica	<0.120 °C-in ² /W at 25 °C
	Sfiato	<0.05% at 150°C/24 Hours
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Caratteristiche fisiche	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Lunghezza prodotto	2.6 in [67 mm]
	Materiali	Composti silicone 50% Composti carbonio 30% Composti ossido di metallo 20%
	Peso prodotto	0.1 oz [4 g]
Informazioni confezione	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	5.9 in [15.1 cm]
	Package Width	3.3 in [84 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.6 oz [17 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Tubo di pasta termica da 1,5 g

Product appearance and specifications are subject to change without notice.